

2024 年山东省 “一企一技术” 研发中心名单

1		备
2		
3		1. 2.
4		1. 2. 3.
5	()	1.5G 2.5G 3. 4.
6		1. 变 2. 比 3. 斑 4.
7		
8		备 、 、
9		2 18

13		1. 比 2. 、 3.110kV 4.1500V 变 5.
14		1. 板 2. 3.
15		1. 2.
16		1. B 2. 板
17		
18		1. 2. 3.
19		备
20		1. 2. 3. 4.
21		1. 2.
22		
23		1. 2.边 3. 边
24		1. 2.
25		
26		
27		1.“ +MES” “ ” 2.

28

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. 备

29

40	备博保	1. 2. 3. 4. 5.
41		
42		1. 2. 3. 4. 5.波
43	备	1.“ ” 2.
44		边
45		
46	邦 ()	1. 2. 3.(CRDS) 4. 5.波
47		、
48		1.300A 2. 3.SMD 、 4.、 50A ~ 300A IGBT 8000VDC 宝 5.(玻)
49		1.MMOC 2.AInnoGC
50	()	
51		/

52	埃	1. 2. 表 3. 备
53		
54	博)	(1.AHS 2.ATS 3.CVT
55		1. 2.
56		
57		
58	宝	1. 备 2. 1. 2. CNN
59		3. 4. LMU 5. HWA
60		1. 2. 被 3.
61	北	1. 备 2. 别 3.
62	备	1. 2.
63	备	

66		1. 、 表 2. 3. 4.
67		
68	薄	1. 薄 备 2. 薄 备 3. 备 4. 备
69		1. 表 (包) 2. 丙 胺 3.
70		1. 板 2. 薄 板 3. 箔 4. 保
71	滨 博	1. 2. 3. 4. 5.DNC
72		1. NOx 2. NOx 3.
73		1. 2. 3. 保 4. 5.
74		1. 表 表 2. 保 3. 4. 、 5. 案 波
75	备	1.LTPS/TFT 板 OLED 板 玻 备 2.Mini LED
76		1. 2.

77		
78		
79	备	1. 2. 3. 安 4.
80		保
81		备
82	备 保	1. 2. 3. 4. 5.
83		1. 保 2.
84		白 备
85	变	1. 变 备 2. 变 3. 变 4. 变
86		1.薄壁 箔板 2.薄壁 箔板
87		贝 备
88		1. 本 2. 3. 4.
89	比	1. RS485 2. AC 220V
90		1. 薄壁 备 2.180 棒 3. 壁

91

1.

92

2.

3.

4.

93

1.

2.

94

1.

2.

表

3.

95

宝

1.

别

2.

96

备

1.

2.

3.

97

1.

氮

备

2.

、

备

3.

备

98

半

1.

2.半

99

玻

1.

玻

2.

玻

3.玻

4.

5.

玻

100

备

1.

备

2.安

变

101

1.

2.

备

3.

备

4.

备

102

备

1.

104		
105		
106		1. 别 2. AI-SaaS 3. 病 PCR 4.
107		1. 舶 2. 舶 3.
108		板
109		1. 氨 2. 氨 3. 氨 备 4. 氨 氨
110		
111		、 、包
112	博	、 比
113		1. 2.
114		
115		
116		玻
117		
118	伯	1. 保 2. 3. 臂 4. 5.

119	博	1. 板 备 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
120		1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
121		1. 保 2. 3. 4.
122		1. 板 2. 3.
123		保
124	渤	1. 2. 标 3.边 4. 5. Hadoop 备 1. 2. “ 、 、 、 ” 3. 4.
125		1.NH3/CO2 2.NHB/CO 3.CO2 4. /CO2 5.R417/CO2 CO2 泵
126	备	

130	奥	1. 2. 、
131		1. 2. 备
132		1. 2. 3.
133		1. 2.
134	()	3D
135	备	1. 2.WT
136		1. 2. 蔽 3. 4. 5.
137		1. 2. PVD 3.
138	博	1. 0 2. 3. 4. 5.
139	泊	1. 比 2. 泵 泵
140		1. 2. 昂 3. 4. 5.“ ”
141		1. 2. 表 3. 4.NiTi 4D
142		泵

143		1. 变 2. HST/ HST 3.
144		1. 别 2.
145		
146		1. 2. 3.
147		饱 备
148		备
149	()	靶 备
150		1. 备 2.
151		1. 安 胺 2.
152	安	1. 板 2. 薄壁 C
153	勃	1. 2. 3. 4.
154		保 (、 播)
155		
156	保 备	
157		
158		1. 2. 3. 备

159	标	
160		1. 保 被 2. 3.
161	丙	1. 备 2. 丙 3.
162		1. 2.IBC
163		
164	安	氨
165		1. 2. 、
166		1. 艾 备 2. 艾 3.
167		1. 2.
168		
169		1. 2. 3. 4. ()
170		1. 2. 3. 蔽 4.
171		1. 2. 3.
172	博	1. 倍 备 2. γ- 备 3. 备 艾
173		1. 2.

174		
175		保
176		1. 2. 、
177		1. 2. 3. 4. AGV
178	备	1. 2. 摆
179		1. AI 3D 2. 3. 备 、氮
180		、
181		1. 包 2. 3. 4.
182		
183	奔	1. VOC 备 2. 备 3. 备
184	安	1. 2. 3.变
185		1. 2.
186		1. 2. 3.
187		1.Φ6.00 备 包 2.QY/240 胺 胺 包 3. 包

188		焙
189		1. 2. 3. 4.
190		
191		1. 2. 安 安 3.
192	宝	1. 焙 2. 3.
193		1. 丙 2.PVC 3. 4.
194		1. 2.
195		1.1000MW 板 2. 3. 4.
196	()	1. 备 PLC 2. 备
197	备	1. 2. 变 3. 备 、安
198		
199	保 备	1. + 备 2. 3.
200	备	1. 2. 3.